JP 56-069864

Thin film transistors

Patent Number:

GB2065368

Publication date:

1981-06-24

Inventor(s):

Applicant(s)::

SHARP KK; JAPAN ELECTR IND DEV ASS

Requested Patent:

☐ JP56069864

Application Number: GB19800035859 19801107

Priority Number(s): JP19790145761 19791109

H01L29/78; H01L21/94

IPC Classification: EC Classification:

H01L29/49B, H01L29/786F

Equivalents:

DE3042021

Abstract

A thin-film transistor comprises a gate electrode, a source electrode, a drain electrode, an insulating layer formed on the gate electrode and a semiconductor layer overlying the insulating layer and having different portions contacting the source and drain electrodes. The gate electrode and the semiconductor layer are respectively made of tantalum and tellurium. The insulating layer is formed by subjecting the gate electrode, made of tantalum, to an anodization process.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(9) 日本国特許庁 (JP)

m 特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—69864

⑤ Int. Cl.³H 01 L 29/78 29/62 識別記号

庁内整理番号 6603-5F 7638-5F **④公開** 昭和56年(1981)6月11日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 8 頁)

69薄膜トランジスタ

4)特

願 昭54-145761

②出 願 昭54(1979)11月9日

70発 明 者 野々村啓作

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

仰発 明 者 高藤裕

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

70発 明 者 武智貞利

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤープ株式会社内

70発 明 者 上出久

大阪市阿倍野区長池町22番22号

シヤープ株式会社内

①出 願 人 社団法人日本電子工業振興協会 東京都港区芝公園3丁目5番8

果只都符込之公園3月日3番6

号

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪市阿倍野区長池町22番22号

仰代 理 人 弁理士 青山葆 外2名

明 細 曹

1.発明の名称

薄膜トランジスタ

2.特許請求の範囲

(1) ゲート線電極と、ソース電極と、ドレイン電極と、上記ゲート線電極上に形成した絶縁膜と、両端が夫々上記ソース電極およびドレイン電極に接触するように上記絶縁膜上に形成した半導体層とからなる薄膜トランジスタにおいて、上記ゲート線電極の材料としてタンタルを使用するとともに、該ゲート線電極の表面を陽極酸化法により酸化して絶縁膜を形成する一方、上記半導体層の材料をテルルとすることを特徴とする薄膜トランジスタ。

3.発明の詳細な説明

本発明は液晶表示装置等の駆動に使用される薄膜トランジスタに関し、より詳しくは、特定の電極材料および半導体材料を使用して信頼性の向上を図つた薄膜トランジスタに関する。

従来、この種の薄膜トランジスタを使用した液

晶表示装置としては、1972年、各絵素に各1個づつトランジスタおよびコンデンサを蒸着膜(Thin Film)で構成したマトリツクス型液晶表示パネルが、ウエスチング ハウス (Westing house)社より発表されている。

上記マトリツクス型液晶表示パネルの詳細な内容については、1973年発行のIEEE
Transition Electron Devices ED-20
第995頁T. P. Brody 他により、"A 6"×6" 20 lines / inch Liquid Crystal
Display Panel" および1974年の51Dの
論文集、第166頁、"Operational
Characteristics of a 6"×6" TFT
Matrix Array Liquid Crystal Display"
に開示されている。

上記文献によれば、マトリックス型液晶表示パネルは、第1図に示すように、ガラス基板1上に 薄膜トランジスタ2、容量3 および液晶エレメン トの片方電極4を蒸着法によつて形成し、それを X-Yに配列し、かつ、Xパー、Yバーに結線を

(2)

上記第2図は、4 絵素の等価回路を示しているが、これをX-Yに配して結線し、駆動する絵素に応じて、信号線 S_1 、 S_2 、…には第3図(1)に示す波形を有する信号 V_s を与える一方、信号線 G_1 、 G_2 、 G_3 、…には第3図(1)に示す波形を有

(3)

問題を解消すべくなされたものであつて、ゲート 線電極の材料としてタンタルを使用し、該ゲート 線電極の表面を陽極酸化法により酸化して絶縁膜 を形成する一方、半導体層、ソース電極およびド レイン電極の材料として夫々特定の材料を使用す ることにより、ゲート絶縁膜の絶縁耐力の向上を 図り、信頼性を高めた薄膜トランジスタを提供す ることを目的としている。

以下、本発明の実施例を示す図面を参照して詳細に説明する。

本発明の実施例の具体的な説明に入る前に、先ず、第4図から第9図により、一般的な薄膜トランジスタ(以下、TFTと略記する。)の構造について説明する。

第4図に示すように、TFTは、ガラス等の絶縁基板25の上に制御ゲート電極26を形成し、 これを絶縁膜27で被覆し、その上に半導体層28、 ソース電極29 およびドレイン電極30を順次形 成した構造を有する。

上記ゲート電極26の材料としては、Al、Au、

する信号 V G を与えることにより、コンデンサ 3 および絵案 1 6 の電圧が夫々第 3 図 いおよび口に示すようになつて、マトリックス表示が行われるようにしている。

なお、上記第1図において、17はAℓ(アルミニウム)等よりなるゲート電極、18はコンデンサ3の一方の電極、19は薄膜トランジスタ2を構成するためのゲート絶縁膜およびコンデンサ3の誘電体膜、20はソース電極、21はドレイン電極、22は半導体膜である。

マトリックス型液晶表示パネルは以上の構成を有しているが、一般に、上記の薄膜トランジスタ2が動作するためにはゲート絶縁膜19の厚さを500オングストロームないし1000オングストロームと極めて薄くする必要があり、このため、上記ゲート絶縁膜19は、よく知られているように、製造過程で生じたピンホール等によつて簡単に絶縁破壊を起すことが多く、信頼性が低いという問題があつた。

本発明は従来の薄膜トランジスタにおける上記 (4)

Ta、In 等の金属が使用され、マスク蒸着、フォトエッチング等の技術を用いて形成する。絶縁 膜 2 7 の材料としては、 $A\ell_2O_3$ 、SiO、 SiO_2 、 CaF_2 、 Si_3N_4 等が使用され、真空蒸着、スパッタリング、CVD等の方法で形成する。

なお、上記ゲート電極26がAl、Ta等の場合には、これらの金属を陽極酸化せしめることにより、絶縁膜27を形成することも可能である。

半導体層28としては、一般にCdSe、CdS、Te等が使用され、真空蒸着、スパッタリング等の方法で積層される。また、上記ソース電極29、ドレイン電極30としては、半導体層28とオーム性接触をする材料が使用されるが、一般には、Au、Ni等の金属が使用される。

TFTの構造は、上記第4図に示したもの5外に、第5図に示すように、半導体層28とソース 電極29およびドレイン電極30との位置を第4 図のものとは上下逆転したもの、第6図に示すよ うに、絶縁基板25の上に、ソース電極29、ドレイン電極30、および両電極間に半導体層28 を形成し、さらにその上に絶縁膜27、ゲート電極26を形成したもの、あるいは、第7図から第一9図に示すもの等がある。

上記第7図のTFTは、第6図のTFTにおいて、半導体層28とソース電極29およびドレイン電極30の上下位置を逆転したもの、第8図は第5図のTFTにおいて、半導体層28を絶縁基板25上でソース電極29およびドレイン電極30に接触させるようにしたものであり、また、第9図のTFTは、第8図のTFTにおいて、半導体層28とソース電極29およびドレイン電極30の上下位置を逆転したものである。

現存の薄膜製造技術でゲート絶縁膜を形成する方法として、ゲート電極26にAℓ、 Ta 等の金属を使用し、これを陽極酸化することにより絶縁膜27を形成する方法、あるいは金属のゲート電極26上に、CVDあるいは真空蒸着やスパッタリングにより、SiO、SiO2、Aℓ2O3、Si3N4 等の絶縁膜27を積層する方法等が使用されているが、ゲート電極26の絶縁膜27を

マ中で処理するドライ(dry)法も知られている。
ウェット法は、第10図に示すように、陽極酸
化処理する電極31を形成した基板32を上記電解液33中に浸液し、上記電極31を電源34の
正極に、陰電極板35を上記電源34の負極に夫々接続し、最初0.2 mA/cd 程度の一定の電流で定電流化成を行い、第11図に曲線Vで示すように、一定の電圧V1 に到達した後は、一定の電圧に固定して定電圧化成を続けると、第11図に曲線Ⅰで示すように、電流値は指数函数的に減少しつづける。

上記電流値が数 μA/α になつたところで陽極酸化処理は完了し、電極 3 1 の表面に酸化膜(絶縁膜)3 6 が形成される。

以上に説明した陽極酸化法は、蒸着法、スパッタ法、CVD法等を使用した絶縁膜形成法に比較して、ピンホールが極めて発生し難い方法であり、TFTのゲート絶縁膜27が500オングストロームと極めて薄いことが必要であることから、このような薄い絶

陽極酸化法により形成する場合には、TFTは第4図、第5図、第8図もしくは第9図に示された構造のものに適用される。

本実施例では、上記ゲート電極26の材料としてTa(タンタル)を使用するとともに、該ゲート電極26の表面を陽極酸化法により酸化して絶縁膜27を形成する一方、半導体層28の材料をTe(テルル)とするとともに、ソース電極29 およびドレイン電極30の材料を夫々ニッケルとするものである。

次に、TFTのゲート電極26、ソース電極29 およびドレイン電極30の材料として上記のよう な材料を使用する一方、絶縁膜27を陽極酸化法 により形成する理由を説明する。

はじめに、上記の陽極酸化法について説明する。 陽極酸化法には、硼酸アンモニウム、硼酸ナト リウム、酒石酸アンモニウム等を水もしくはエチ レングリコール等の溶媒に1ないし10数重量パ ーセント解かした電解液中で行うウェット(wet) 法がよく知られているが、これ以外にO2プラズ

縁膜形成法としては、ピンホールフリーの観点より、陽極酸化法が好ましい形成法である。

上記陽極酸化法によつて形成される酸化膜36は、その形成法からも分るように極性を有しており、一般に、陽極酸化処理を施した金属電極に正方向の電圧を印加した場合に比べて良好な絶縁特性を有することが知られており、本願発明者の実験においても、正方向電圧印加の方が負方向電圧印加に対し、絶縁耐力が2倍、リーク電流が1/10という結果を得ている。

一方、TFTを使用した液晶表示装置の駆動波形については、本出願人は、特願昭53-13767号(発明の名称「マトリックス型液晶表示装置の駆動方法」) および特願昭53-15583号(発明の名称「マトリックス型液晶表示装置の駆動方法」) において提案している。

上記では、半導体層28としてTe 等のP型半導体を使用する場合は、第12図(イ)および回に失々示すような電圧波形をTFTのソース電極29

(9)

およびゲート電極26に印加することにより液晶表示装置を駆動することを提案しているが、半導体層28としてCdSe、CdS等のn型半導体を使用する場合は、第13図(イ)および(ロ)に失々示すように、上記第12図(イ)および(ロ)とは正負極性が反対のバルス波形で駆動する。

半導体層 2 8 として P 型半導体を使用した場合の第 1 2 図(1) および(口の駆動放形では、 T F T の 正 ソース電位に対するゲート電位が夫々(プラス)、 零および負(マイナス)となる時間の割合は、 n ラインのマルチプレックス駆動した場合、次の第 1 表のようになる。

第 1 表

電	位	割合
+	v	1/2 (1-1/n)
±	0	1/2
-	v	1/2 n
		<u> </u>

また、半導体層28としてn型半導体を使用し(11)

は、A ℓ 、 Ta 、 Ti が一般的であるが、これ らの材料以外にも、Nb 、Hf 、 Bi 、 Zr 、V、 Y、Si 等が考えられる。

上記の各材料を陽極酸化し、酸化膜の膜厚と化成電圧との比と、上記酸化膜の誘電率 ¢ との関係を求めると、第14図に示すようになる。

良好な特性を有するTFTを製作するには、同一化成電圧でできるだけ誘電率 ϵ の大きな酸化膜を得ることが好ましいが、上記第 1 4 図から明らかなように、 TiO_2 、 Nb_2O_5 および Ta_2O_5 はいずれも、膜厚/化成電圧が小さく誘電率 ϵ が大きい。

従つて、ゲート電極 26 の材料としては、Ti、Nb もしくは Ta が好ましい材料と考えられる。

そこで、本願発明者は、半導体層28としてTe、ソース電極29およびドレイン電極30としてNiを使用し、ゲート電極26の材料としてTi、NbおよびTaを使用したTFTの外に、上記ゲート電極26の材料としてA&を使用した合計4種類のTFTの製作を行つた。

た場合の第13図(f) および(I) の駆動波形では、次の第2表のようになる。

第 2 表

電 位	割合
+ V	1 / 2 n
± O	1/2
-* V	1/2(1-1/n)

上記第1表と第2表とを比較すれば明らかなように、半導体層28としてP型半導体を使用したTFTでは、ソース電位に対するゲート電位が正(プラス)となる時間の割合が、半導体層28として「型半導体を使用したものよりも大きくなつているが、前記したように、陽極酸化処理を施した金属電極に正方向の電圧を印加した方が負方の電圧を印加するよりも良好な絶縁特性が得られることから、半導体層28としてはTe 等のP型半導体を使用することが好ましいことが分る。

次に、陽極酸化を行うことのできる材料として

しかし、ゲート電極26にTiを使用するものについては、定電流化成時に電圧が10ボルト程度にしか上昇せず、絶縁膜27の膜厚が200オングストローム程度と薄く絶縁耐力が不充分であったゝめ、ゲート電極26の材料として、Ta、NbおよびAℓを使用した3種類のTFTにより高温動作試験を行つた。

上記高温動作試験によるゲート電極26の絶縁 膜27の絶縁破壊の発生状況の結果を第15図に 示す。

上記第15図から明らかなように、ゲート電極 26の材料としてAℓ、Nbを使用した場合、時間とともに良品率が低下するのに対し、Taをゲート電極26の材料として使用した場合は、略々 100パーセントの良品率が得られることが分る。

また、TFTのドレイン電圧 V_D とドレイン電流 I_D との間には、

$$I_{D} = (\epsilon_{0} \epsilon_{1} \mu w / LT_{ox}) \{(Vg - Vo)V_{D} - (1/2)\}$$

$$VD^{2}\}$$

..... (1)

(14)

の関係がある。

但し、上記第1式において、Vgはゲート電圧、Tox は絶縁膜27の厚さ、 6。は真空の誘電率、 61 は絶縁膜27の比誘電率、 4は半導体層28のモビリテイ、wはTFTのチャンネルの巾、 Lはチャンネルの長さ、VDはTFTのピンチォフ電圧である。

従つて、上記第 1 式から分るように、絶縁膜 27 として Ta_2O_5 を使用すれば、TFT のゲート電圧を、 $A\ell_2O_3$ を使用した場合の約 1/3 の小さな電圧によつても、 $A\ell_2O_3$ と同一の V_D-I_D 特性を得ることができ、TFT を低いゲート電圧で駆動できるため、この面からも絶縁膜 27 の絶縁破壊を防ぐことができる。

以上のことから、TFTのゲート電極 2 6 の材

第1図は従来のTFTを使用した液晶表示装置の断面図、第2図は第1図の等価回路図、第3図川からには夫々第2図の等価回路を駆動した時の各電極部の電圧波形図、第4図から第9図は失々異なる構成を有するTFTの断面図、第10図は陽極酸化法の説明図、第112図川およびには大々P型半導体層を有するTFTの駆動波形図、第13図川およびには夫々P型半導体層を有するTFTの駆動波形図、第14図は陽極酸化における膜厚/化成電圧と誘電率の関係を示す。の、第15図はTFTの信頼性の説明図である。

25…絶縁基板、26…ゲート電極、27…絶 縁膜、28…半導体層、29…ソース電極、30 …ドレイン電極。

特 許 出 顧 人 社団法人 日本電子工業振興協会 シャープ株式会社 代 地 人 弁理士 胃山 葆 ほか 2 名 料としてはTa、絶縁膜27としては Ta_2O_5 の 陽極酸化法による酸化膜、半導体層28としては Teを使用すれば、TFTの信頼性が大巾に向上 することが分る。

上記実施例では、ソース電極 2 9 およびドレイン電極 3 0 の材料としてNiを使用したが、Niの代りにAuもしくはCoあるいはInまたはIn₂O₃等の材料を使用することもできる。

また、本発明に係るTFTは液晶表示装置に限 定されるものではなく、例えばエレクトロクロミ ツク表示装置等の他の装置にも適用できる。

以上、詳細に説明したことからも明らかなよりに、本発明は、Taからなるゲート線電極の表面を陽極酸化法により酸化させてゲート絶縁膜を形成する一方、TFTの電極に特定の材料を使用してゲート絶縁膜の絶縁耐力の向上を図るようにしたから、ゲート絶縁膜の絶縁破壊による不良品の発生が少くなり、TFTの信頼性が大巾に向上する。

4.図面の簡単な説明

(16)

第 1 数















